



達能科技公布 2015 年第三季業績報告

2015 年 11 月 10 日·桃園訊 — 達能科技股份有限公司(以下簡稱「達能」或「本公司」, 股票代碼: 3686)於 11 月 10 日公布經由會計師核閱之 2015 年第三季財務報告。

重點摘要

- 第三季營收為新台幣3.88億元, 較前一季成長4%。稅後淨損新台幣1.13億元, 每股稅後淨損為新台幣0.32元, 虧損分別較前季與去年同期縮減28%及22%。
- 負債比率為7.6%, 流動比率及速動比率則分別為359%及306%, 且營運活動維持正向現金流入, 公司整體財務結構及償債能力持續維持在極為穩健之狀況。
- 預期第四季市場將持續熱絡, 營收及獲利狀況會逐季改善。

經營層報告

由於七月上旬美國公布的雙反重審終判結果稅率對台廠有利, 加上第三季屬於太陽能市場的傳統旺季, 台灣電池廠及矽晶片廠在本季的產能利用率幾乎維持滿載運轉。此外, 受到中國國家能源局於九月份上修今年度系統安裝量, 由原先 17.8GW 再增加 5.3GW, 加上中國工業和信息化部推動的領跑者計畫在本季開始受理認證的雙重刺激下, 高效電池與高效矽晶片在市場上供不應求, 價格也一路攀升, 市場預期此波需求及價格漲勢有機會延續到 2016 年第一季甚至第二季末。

而受到市場需求持續熱絡的帶動, 同時公司持續致力於降低生產成本達到的成效, 公司第三季之營收相較於前一季微幅增加 4%, 虧損則較第二季大幅減少, 顯示公司目前處於穩定且持續改善之營運狀態下, 公司將繼續致力於降低生產成本, 提高晶片轉換效率以及產品品質, 以維持公司在高效多晶矽晶片市場之領先地位。

展望未來, 除了中國十三五計畫就未來五年的安裝需求由原來的 100GW 持續加碼至 150GW 外, 美國與印度也紛紛提出超過 100GW 的規劃, 加上東南亞及南美洲等新興市場也逐漸增溫, IHS 之市場預期全球太陽能整體需求將持續攀升, 不僅 2015 年有望達到 58.7GW, 2016 年安裝需求更可望成長 12%而擴增至 65.5GW 以上, 面對市場現況, 公司將秉持積極且正面之態度穩健營運, 持續改善營運以期早日重返獲利。

一、損益資訊

單位:新台幣百萬元	Q3'15	Q2'15	Q3'14	QoQ	YoY
營業收入	388	372	446	4%	-13%
營業成本	(484)	(507)	(583)	-5%	-17%
營業毛利	(96)	(135)	(137)	-29%	-30%
毛利(毛損)率	-25%	-36%	-31%	-31%	-19%
營業費用	(20)	(20)	(20)	0%	0%
營業淨利(損)	(116)	(155)	(157)	-25%	-26%
營業淨利(淨損)率	-29%	-42%	-35%	-31%	-17%
稅後淨利(損)	(113)	(157)	(145)	-28%	-22%
淨利(淨損)率	-29%	-42%	-33%	-31%	-12%
本期綜合(損)益總額	(113)	(157)	(145)	-28%	-22%
綜合(損)益率	-29%	-42%	-32%	-31%	-9%
EBITDA	26	(20)	(5)	46	31
EBIT	(107)	(153)	(142)	46	35
EPS(NT\$)	(0.32)	(0.45)	(0.41)	0.13	0.09

- 產品價格在第三季逐步回升，使得營收較前季增加 4%，加上公司致力於降低成本的效益，使營業成本得以降低，整體毛利及稅後淨利相較於第二季皆獲得顯著改善。

二、資產負債

單位:新台幣百萬元	Q3'15	Q2'15	Q3'14	QoQ	YoY
現金及約當現金	829	926	634	-10%	31%
應收帳款及票據	161	171	209	-6%	-23%
存貨	164	165	158	-1%	4%
不動產、廠房及設備	3,364	3,340	3,736	1%	-10%
短期借款	69	115	83	-40%	-17%
長期借款	48	104	117	-54%	-59%
負債總額	380	470	486	-19%	-22%
股東權益	4,604	4,718	5,250	-2%	-12%
總資產	4,984	5,188	5,736	-4%	-13%

- 第三季底現金及約當現金之減少，主係因償還部分短期借款及長期借款，使整體負債總額亦同時降低。

三、營運分析

單位：%	Q3'15	Q2'15	Q3'14
營業毛利率	-25% *	-36% *	-31%
稅後淨利率	-29% *	-42% *	-33%
總資產報酬率	-7.7%	-5.4%	-5.8%
股東權益報酬率	-8.4%	-6.0%	-7.5%
負債比率	7.6%	9.1%	8.5%
流動比率	359%	356%	284%
速動比率	306%	306%	233%
應收帳款週轉率(次)	8.65	8.36	10.84
平均收現天數(天)	42	44	34
存貨週轉率(次)	11.27	11.43	16.39
平均銷貨天數(天)	32	32	22

*單季數字

- 至 2015 年第三季底，公司整體之財務結構、償債能力及各項經營指標皆維持在良好的狀況下，營運狀況預期逐季改善。

四、現金流

單位:新台幣百萬元	Q3'15	Q2'15	Q3'14	QoQ	YoY
營業活動淨現金流入(出)	46	(65)	39	111	7
本期稅前淨利(損)	(107)	(154)	(157)	47	50
折舊及攤提費用	132	133	136	(1)	(4)
其他	21	(44)	60	65	(39)
				0	0
投資活動之淨現金流出	(41)	(19)	191	(22)	(232)
處分採用權益法之投資	0	0	0	0	0
購置固定資產	(41)	(19)	(9)	(22)	(32)
其他金融資產增加	0	0	200	0	(200)
				0	0
籌資活動之淨現金流入(出)	(102)	28	(617)	(130)	515
銀行借款	(102)	28	(617)	(130)	515
現金增資	0	0	0	0	0
				0	0
本期現金及約當現金增加(減少)	(97)	(56)	(386)	(41)	289
期初現金及約當現金餘額	926	982	1,020	(56)	(94)
期末現金及約當現金餘額	829	926	634	(97)	195

- 2015 年第三季及累計前三季來自營運活動現金呈現淨流入，對公司未來營運之發展呈現穩定正向之趨勢。

五、產能進程

(MW)	2010	2011	2012	2015Q3
Plant I	120	120	120	120
Plant II	90	210	210	210
Plant III				(-)
TOTAL	210	330	330	330

- 截至 2015 年第三季底，晶片總產能為 330MW，未來將積極招募人力，逐季提升產能利用率，並依市場需求積極調整三廠產能到位時程。

聯絡人

代理發言人: 吳育宜 財務長

pr@danentech.com

電話：+88634738788

傳真：+88634738368

關於達能：

達能科技股份有限公司於 2007 年 11 月正式成立，為擁有專業技術的太陽能矽晶片製造廠，主要生產太陽能光電產業使用的太陽能高效多晶矽晶片(wafer)以及提供客製化矽晶片產品的專業代工服務。達能科技生產基地位於桃園科技工業園區，目前擁有三座晶片製造廠。經營團隊主要來自於國際級半導體大廠、金融業及太陽能相關產業的專業經理人及技術團隊所組成。截至目前，達能科技高效矽晶片產品已為多數國際級太陽能電池大廠所肯定，未來期以優異品質、成本競爭力及客製化服務，繼續為台灣太陽能矽晶片專業製造之領導廠商。